

四、分项报价表

项目名称: 南京邮电大学集成电路学院晶圆级塑封系统采购

项目编号: JSZC-320000-NJJC-G2025-0118

序号	分项内容	品牌、规格或型号或分项目	单价(元)	数量	小计(元)	是否属于 小微企业 制造的货 物	是否属 于节能、环 境标志 产品
1	主机部分	.Molding system WCM-330MS	4,404,762	1	4,404,762	否	否
		Include specification as below:				否	否
		WCM-330 MS(Manual system):1 set				否	否
		Power supply voltage 3-phase 200/220V±5%50/60Hz				否	否
		-Vacuum pump 1000Lx 3pcs (Top Film,Work and Cavity)				否	否
		-Top Film handler 1set				否	否
		-Dispenser calibration weight 1set				否	否
		-Manometer for spare 1pc				否	否
		Mold base				否	否
2	模具更换套件	Mold chase changing jig with lifter	323,810	1	323,810	否	否
3	液态树脂点胶 系统	Stand alone liquid writing dispenser	1,333,333	1	1,333,333	否	否
4	粉末树脂点胶 系统	Stand alone powder dispenser	1,714,286	1	1,714,286	否	否
5	下薄膜系统	Bottom FAME(with 1000L vacuum pump1pcs install to vacuum box, for Press)	690,476	1	690,476	否	否
6	离子风机	Ionized air blower (Full type)	47,619	1	47,619	否	否
7	12寸 Flange 塑封模具	Flange mold 12 inch SI Carrier Mold Chase:	876,190	1	876,190	否	否
8	12寸 Full 塑封 模具	Full mold 12 inch Glass Carrier Mold Chase:	900,000	1	900,000	否	否
9	EWLP 310 mm 金属基板 封装模具	EWLP 310 mm metall carrier mold chase	900,000	1	900,000	否	否
合计总价 (不含税)					11,190,476 元		

投标单位（盖章）：_____ 苏州光世代机电设备有限公司 _____

授权代表（签字）：_____ 徐军申 _____

日期：_____ 2025 年 10 月 27 日 _____



注：1. 此表为表样，行数可自行添加。

2. 在“是否属于小微企业制造的货物”栏内，填写“是”或“否”，供应商须根据制造商实际情况如实填写，如投标人提供的货物存在中型企业或大型企业制造的货物，则不享受小微企业价格评审优惠政策。投标人必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。

3. 在“是否属于节能、环境标志产品”栏内，填写“是”或“否”，如投标人提供的货物为节能、环境标志产品，则该货物必须为列入《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，且以投标人提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件为准，否则不享受节能、环境标志产品优先采购政策。

4. 投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标人认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分项表，并由法定代表人或授权委托代理人签署。投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或总价内。